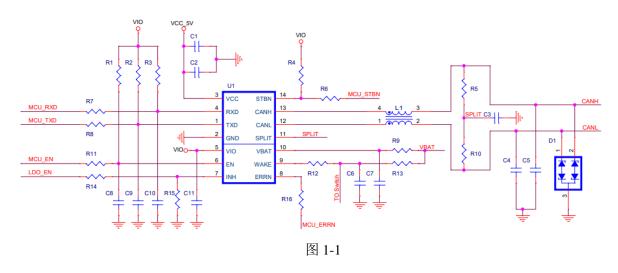


简介

SIT1043Q 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于车载、工业控制等领域,支持 5Mbps 灵活数据速率 CAN FD,具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力,完全兼容 "ISO 11898"标准。

典型应用



如上图 1-1 是 SIT1043 应用的外围电路设计。

- 1. VBAT 为输入源, 一个值为 $1k\Omega$ 的串联电阻(R9),在引脚过电压的时候,以限制收发器的输入电流,一个 100nF 的电容(C7)可用于滤除线路中的高频噪声,电容需靠近芯片引脚放置。
- 2. VCC 为输入源,5V 供应,一个 10μ F 的电容(C1)用于平滑电压波动,一个 100nF 的电容(C2)可用于滤除线路中的高频噪声,电容需靠近芯片引脚放置。
- 3. VIO 为输入源, 3.3V 或 5V 供应,与 MCU 共电源,一个 100nF 的电容(C6)可用于滤除线路中的高频噪声,电容需靠近芯片引脚放置。
- 4. 总线终端:图 1-1 显示了分裂终端。分裂电阻 R5 和 R10,终端的中心通过电容器 C3 与地连接。分裂终端为总线提供共模过滤。ECU 作为总线终端被放置在总线上执行,必须格外小心,以确保终端节点不会从总线中移除,防止删除了终端。
- 5. WAKE 引脚: To Switch 对地,用于实现本地 WAKE 事件。需要串联电阻 R12(33k Ω)来防止过流情况,以限制进入 WAKE 的电流。上拉电阻 R13(3.3k Ω)需要提供足够的唤醒事件所需的电流。
 - 6. STBN 引脚:如果只工作在正常模式,R6 不贴,只需要 R4 $(10k\Omega)$ 上拉到 VIO。
 - 7. EN 是使能控制引脚,高有效。通过一个值为 $10\Omega\sim1k\Omega$ 的串联电阻(R11)与微控制器连接,可

REC V1.0 2024.04 1 / 3 www.sitcores.com



以在过电压故障的情况下限制数字线路上的电流。一个值为 100nF~1μF 的接地电容 (C8) 可以放置在收发器的输入引脚附近,以帮助过滤噪声。

- 8. INH 用于控制外部稳压器的工作状态,发生唤醒事件后置为高电平。通过一个值为 $10\Omega\sim1k\Omega$ 的 串联电阻(R14)与微控制器连接,可以在过电压故障的情况下限制数字线路上的电流。其中 R15($10k\Omega\sim100k\Omega$)为 INH 至 GND 的下拉电阻,该下拉电阻应根据外部电源芯片 EN 引脚的状态选择是否添加和取值。
 - 9. ERRN 错误指示输出端口和上电指示输出,低有效。
 - 10. SPLIT 共模稳定输出引脚。
- 11. RXD 引脚,建议外部增加上拉电阻(R3),上拉电阻值应在 $2.4k\Omega$ 到 $10k\Omega$ 之间。此外,可放置一个值为 $10\Omega\sim1k\Omega$ 的串联电阻(R7),在引脚过电压的时候,以限制收发器的输入电流。
- 12. TXD 引脚是从控制器发送输入信号到收发器。建议外部增加上拉电阻(R2),上拉电阻值应在 $2.4k\Omega$ 到 $10k\Omega$ 之间。可放置一个值为 $10\Omega\sim1k\Omega$ 的串联电阻(R8),在引脚过电压的时候,以限制收发器的输入电流。
- 13. 将保护和滤波电路尽可能靠近总线连接器,以防止瞬变,ESD 和防止噪音传播到电路板上。如图 1-1,瞬态电压抑制(TVS)器件(D1)用于增加保护。总线滤波电容器 C4 和 C5。此外共模扼流圈(CMC)L1 可进一步提升 EMC 性能。器件放置需按照信号路径方向设计子总线保护元件,不要强迫瞬态电流偏离信号路径到达保护装置。

TVS 选型原则:

- 1) 静电防护能力需达到要求级别;
- 2) V_{RWM} 最大反向工作电压为 24V;
- 3) 结电容 Ci 要满足信号系统传输速率的要求。

CAN 通信速率 250kbps、500kbps 推荐型号: SITNE24V2BNQ-3/TR(SOT-23);

CAN 通信速率 2Mbps、5Mbps 推荐型号: SITLE24V2BNQ-3/TR(SOT-23)。

总线滤波电容器推荐值: 10pF~100pF。

共模扼流圈 (CMC) 推荐型号:

CAN 通信速率 250kbps、500kbps 推荐型号: ACT45B-101-2P;

CAN 通信速率 2Mbps、5Mbps 推荐型号: ACT1210R-101-2P。

REC V1.0 2024.04 2 / 3 www.sitcores.com



PCB LAYOUT

为了更好地应用 SIT1043, 在 PCB LAYOUT 时, 需注意如下问题:

- ❖ 总线信号其长度不应超过 10cm。
- ❖ ESD 保护器件应靠近 ECU 连接器总线连接端。
- ❖ VBAT、VCC、VIO、STB、TXD 和 RXD 输入/输出电容应靠近收发器引脚,走线尽量短。
- ❖ 通信控制器和收发器之间的连线长度应尽量短。
- ❖ 通信控制器和收发器之间接地阻抗应尽可能低。
- ❖ 避免在通信控制器与收发器的地之间使用滤波器元件,收发器和通信控制器的地必须相同。
- ❖ 避免其他的信号线与 CANH 和 CANL 平行布线,可能会有噪声注入 CAN 总线,影响总线通信。
- ❖ CAN 传输线下层的 Layout 不可与其它走线交叉,尽可能在走线下层铺地处理,下层地的铺设最小宽度是 CANH/CANL 两线线距的 1.5−2 倍。
 - ❖ CANH/CANL 的 PCB 走线尽可能不走过孔,以减小过孔电感对信号的影响。
- ◆ 表层走线周边包地处理。表层走线可以很好地对阻抗进行控制,在后期调试时,也有利于元器 的增加和修改。
- ❖ 如果走线不可避免地需要较长布局,可采用 45 度的折线走法,有利于减小线上辐射,对于高速差分走线,这样的走线方式,可以改善线上辐射达 3dB 以上。
 - ❖ 去耦电容以及芯片接地至少使用两个过孔,以尽量减少走线和过孔电感。

REC V1.0 2024.04 3 / 3 www.sitcores.com